

厦门大学 信息与通信工程系

电子线路I 第四讲——场效应管知识归纳及重难点总结

厦门大学朋辈导师辅导计划

2024年11月9日

1 MOS场效应管介绍

MOS管分为增强型(EMOS)和耗尽型(DMOS)两大类,每一类中又有N沟道和P沟道两种类型。简而言之,增强型和耗尽型的区别主要是 $V_{GS(on)}$ 导通电压不同,N沟道和P沟道的区别主要就是电流方向和电压正负号相反而已,其他没有什么区别(类比于三极管NPN型和PNP型)。场效应管一共有栅极(G)、源极(S)、漏极(D)和衬底(B)四个部分组成,一般情况下B与S是连接在一起的,不加以区分。对于N沟道MOS管来说,绝大部分为P型半导体,仅有S极与D极下方填充了N型半导体,其类似于沟道,故得名N沟道。沟道的长度记为W,S极与D极两沟道之间的间隔为l。对于P沟道MOS管来说就完全相反,S极与D极下方是P型半导体,其余部分为N型半导体。

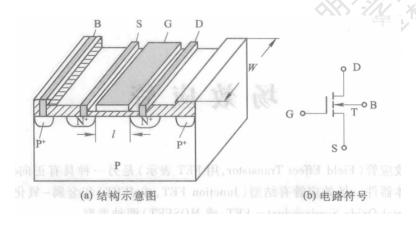
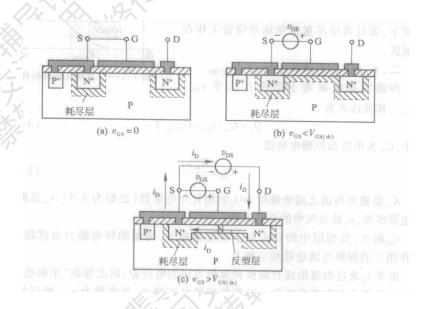


图 1: N沟道EMOS管结构

1.1 工作原理



上图是N沟道增强型MOS管受 V_{GS} 影响的变化图。当 V_{GS} 外加正向电压时,G极带正电,可以吸引P区的电子。

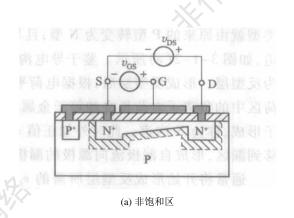
当 $V_{GS} = 0$ 或者 V_{GS} 很小时,仅有少部分P区的电子被吸引到G极下方,从S极到D极之间不能形成良好的通路,MOS管导电性能非常弱。

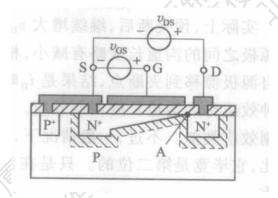
当 V_{GS} 大于一定值时,由于G极带正电,P区中大量电子被吸引到G极下方,此时这个位置的多子变为电子,从P型半导体变成了N型半导体,称为反型层。反型层连接了S极和D极,此时如果 V_{DS} 外加正向电压,电子便会在S极与D极之间沿反型层移动形成电流 I_D 。

人们把正好形成反型层的那个开启电压值称为 $V_{GS(th)}$,这个值取决于场效应管的工艺参数。

当 V_{DS} 增大时,反型层会呈现"一端薄,一段厚"的情况,这个时候电流 I_D 由电压 V_{GS} 和 V_{DS} 共同决定,DS两端的等效电阻也会随之变化,故此时称为MOS管工作的变阻区或非饱和区。

当 V_{DS} 满足 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS(th)}$ 时,反型层靠近漏极一端的厚度接近于零或者消失,这称为**夹断**。这时所有被G极吸引上来的电子全部参与到**DS**两极间电流的定向运动中,故称为**MOS**管工作的**饱和区**。电流 I_D 完全不受电压 V_{DS} 的影响,仅由 V_{GS} 决定。





(b) 饱和区(预夹断)

图 2: MOS管非饱和区与饱和区对比图

对于P沟道MOS管来说,情况则完全相反。 $V_{GS}=0$ 时,G极不排斥下方N区的电子。当 $V_{GS}<0$ 时,G极带负电,排斥下方N区的电子(吸引空穴)。当 $V_{GS}< V_{GS(th)}$ 时,G极下方反型层形成。 $V_{GS}-V_{GS(th)}< V_{DS}<0$ 时,电流 I_D 受 V_{GS} 和 V_{DS} 共同控制。 $V_{DS}< V_{GS}-V_{GS(th)}$ 时,到达饱和区。

1.2 MOS管工作状态判断

MOS管工作状态的判断可以简单由下面这个表格给出。

	截止区	变阻区或非饱和区	饱和区
N沟道	$V_{GS} \ll 0$	$V_{GS} > V_{GS(th)}, V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}$	$V_{GS} > V_{GS(th)}$, $V_{DS} > V_{GS} - V_{GS(th)}$
P沟道	$V_{GS} >= 0$	$V_{GS} < V_{GS(th)}, V_{DS} > V_{GS} - V_{GS(th)}$	$V_{GS} < V_{GS(th)}, V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}$

1.3 MOS管特性

对于MOS管来说, I_D 与 V_{DS} 之间的关系称为输出特性曲线, I_D 与 V_{GS} 之间的关系称为输入特性曲线或转移特性曲线。两种曲线特性由图3表示。

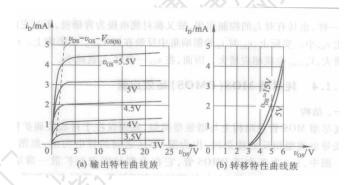


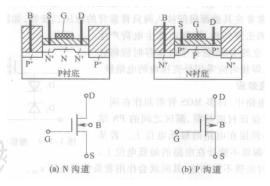
图 3: MOS管输入输出特性曲线

1. 在输出特性曲线图中,虚线左方表示非饱和区(线性电阻区),右方表示饱和区。从图中可以看到,在饱和区中电流 I_D 随 V_{GS} 增大而略微增大,这称为**沟道长度调制效应**。

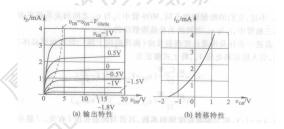
2. 在转移特性曲线中,当 $V_{GS} > V_{GS(th)}$ 时,开始产生电流 I_D 。

1.4 耗尽型MOS管(DMOS)

耗尽型MOS管的所有特性均和增强型MOS管一致,区别仅在于耗尽型MOS管的反型层已经事先形成(如图4所示),这意味着(对于N沟道来说)即使 $V_{GS}=0$,只要 $V_{DS}>0$ 电路中就有电流。换句话说,也就是 $V_{GS(th)}<0$ (如果是P沟道那就是 $V_{GS(th)}>0$)。



(a) 耗尽型MOS管结构图和电路符号



(b) N沟道DMOS管伏安特性曲线

图 4: 耗尽型MOS管

2 场效应管等效电路

2.1 大信号等效模型

简单来说,场效应管的大信号模型就是数学模型,电流 I_D 可以近似看作 V_{GS} 和 V_{DS} 的表达式,即 $I_D=f(V_{GS},\,V_{DS})$ 。在不同工作情况下,电流 $I_D=f(V_{GS},\,V_{DS})$ 的表达式略有不同。

1. 非饱和区:

$$\begin{split} I_D &= \frac{\mu_n C_{ox} W}{2l} [2(V_{GS} - V_{GS(th)}) V_{DS} - V_{DS}^2] \\ &\approx \frac{\mu_n C_{ox} W}{l} (V_{GS} - V_{GS(th)} V_{DS}) ~(\mbox{ \preceq} V_{DS} \mbox{ \wr} \mbox{ \wr} \mbox{ \downarrow} \mbox{ \downarrow} \end{split}$$

2. 饱和区 (不计沟道长度调制效应):

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2$$

3. 饱和区 (考虑沟道长度调制效应):

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 (1 - \frac{V_{DS}}{V_A})$$
$$= \frac{\mu_n C_{ox} W}{2l} (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 (1 + \lambda V_{DS}) (\lambda = -\frac{1}{V_A})$$

(注:1、 μ_n 、 C_{ox} 、W和l都是MOS管参数,题目会直接给出;2、沟道长度调制效应是否要考虑也是根据题目说法决定,如果题目说不计沟道长度调制效应或 $V_A \to \infty (\lambda \to 0)$ 则直接按照2中的公式计算 I_D 即可。

2.2 大信号分析方法

对于MOS管电路分析问题,通常遵从下面的步骤进行。

- 1. 计算G极(栅极)电压,得到 V_{GS} 的表达式(通常是关于 I_D 的式子)。
- 2. 假设MOS管此时工作在饱和区,使用上面的饱和区公式带入 V_{GS} 计算 I_D 。
- 3. 计算得到 I_D 后(通常得到的是两个解,其中一个往往不合理,需要结合后续 V_{GS} 和 V_{DS} 的计算来 判断其合理性),计算 V_{GS} 和 V_{DS} 。
- 4. 根据上文中的表格判断MOS管此时是否处于饱和区,如果是,假设成立;否则假设不成立, MOS管工作在非饱和区或截止区。

2.3 小信号模型

MOS管的小信号模型非常简单,最常用的就是压控电流源模型。

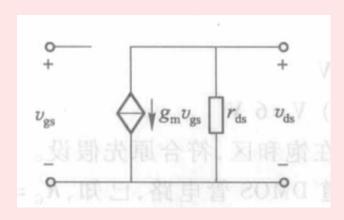


图 5: MOS管小信号压控电流源模型

MOS管小信号电路模型参数通常有以下两个:

1. 跨导 g_m ,表示电流 i_d 与电压 v_{qs} 的比值。

$$g_m = 2\sqrt{\frac{\mu C_{ox}W}{2l}I_{DQ}}$$

2. 输出电阻 r_{ds} 。

$$r_{ds} = \frac{1}{g_{ds}} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{|V_A|}{I_{DQ}} (\lambda = -\frac{1}{V_A})$$

(注: V_A 为厄尔利电压,一般由题目给出。如果题中说不计沟道长度调制效应或 $V_A \to \infty$,则不用考虑输出电阻 r_{ds} 或 $r_{ds} \to \infty$)。

3 总结

对于MOS管,我们需要重点掌握其漏极电流 I_D 的计算公式,以及它静态工作点的计算方法和工作状态的判断。最后,还需要掌握MOS管的小信号压控电流源模型。

参考文献

- [1] 电子电路原理(原书第7版). Albert Malvino, David J.Bates.
- [2] 《电子线路(线性部分)》. 冯军, 谢嘉奎.